

ECSEL Symposium

Bereich: IKT

Datum: 17.-18.06.2019

Ort: Bukarest, Rumänien

Veranstalter: ECSEL

Am 6. Februar wurden die Ausschreibungen des Gemeinsamen Unternehmens "Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)" für 2019 gestartet. Ausführliche Informationen mit den jeweiligen Abgabefristen zu allen Ausschreibungen finden Sie unter <https://www.ecsel.eu/calls/calls-2019> (<https://www.ecsel.eu/calls/calls-2019>) .

Die Modalitäten rund um Antragstellung, Projektbewertung und -auswahl werden in dem am 13. Februar aufgezeichneten Webir <https://www.ecsel.eu/calls/calls-2019#information-webinar> (<https://www.ecsel.eu/calls/calls-2019#information-webinar>) ausführlich erläutert.

Ergänzende Informationen für deutsche Antragsteller finden Sie im ECSEL JU Work Plan 2019 im Kapitel "Germany" und im BMBF-Fachportal für Elektronikforschung unter <https://www.elektronikforschung.de/foerderung/europaeische-foerderung/ecsel> (<https://www.elektronikforschung.de/foerderung/europaeische-foerderung/ecsel>)

Um weitere Informationen direkt von den Mitarbeitern der Europäischen Kommission zu erhalten, Kontakte zu potenziellen Projektpartnern zu knüpfen und sich Ergebnisse laufender ECSEL-Projekte anzuschauen, eignet sich das ECSEL Symposium, welches vom 17.-18. Juni 2019 in Bukarest stattfindet.

Veranstaltung: [hier](https://www.ecsel.eu/symposium-2019) (<https://www.ecsel.eu/symposium-2019>)